

BPS C



~~BP2523X~~

超低功耗非隔离降压型 AC/DC 恒压芯片

订购信息

订购型号	封装	温度范围	包装形式	打印
BP2523X	SOT33-5A	到 105°C	编带 7,500 颗/盘	BP2523 XXY*XXX ZZZZWWX

管脚封装

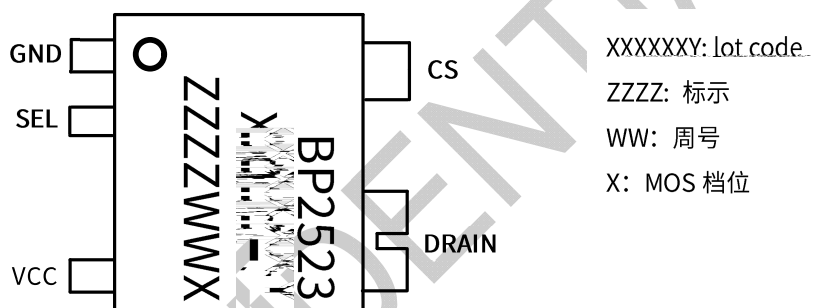


图 2 管脚封装图

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	GND	芯片地
2	SEL	输出电压选择端。接VCC: 输出18V; 接GND: 输出15V
3	VCC	芯片电源端
4	DRAIN	芯片内部高压功率管的漏极
5	CS	电流采样端, 采样电阻接在CS和GND端之间

BPS CONFID